

二零二五年第十届集成电路与微系统国际会议将于2025年10月17-19日在中国合肥举行! ICIM2025将由安徽大学, 东南大学, 电子科技大学联合主办, 安徽大学承办。

特邀报告嘉宾招募

- ICIM2025面向国内外的集成电路与微系统领域专家、学者征集演讲嘉宾。
- ICIM2025将遴选优秀报告分配到相关论坛, 请报名者将履历背景及学术成果、演讲题目及摘要、两寸本人照片以附件形式发送至会议邮箱 (icim_conf@vip.163.com)。
- 演讲嘉宾须以分享最佳实践及研究成果为主, 不得在演讲过程中进行任何产品和服务宣传。
- 会议完全根据评选情况择优选用, 根据日程安排分配对应论坛。评选结果将于三个工作日内邮件通知所提交材料报名者。

征稿主题

(包括但不限于以下)

Track 1: 电子设计自动化(EDA)

- EDA算法的进展
- 适用于新兴技术的EDA
- 与EDA的硬件-软件协同设计
- 高性能计算(HPC)中的EDA
- 模拟和混合信号设计中的EDA

Track 2: 集成电路和系统设计

- 数字、模拟、混合信号IC和SOC设计技术
- IC计算机辅助设计技术、DFM
- 建模和仿真

Track 3: 半导体器件和电路

- 无线系统的器件和电路
- 低功耗、射频器件和电路
- 硅/锗器件和器件物理
- 复合半导体器件和电路

Track 4: 工艺技术和制造

- 硅集成电路和制造
- 互连、低K、高K和其他工艺技术
- 封装和测试技术、设备技术

更多主题信息请查看官网: <http://icim.net/call-for-papers.html>

主题分会征集

本次会议面向所有学者征集Track(主题分会), 如您愿意组织一个或多个track, 请联系会议助理获取详细信息。所有track文章同样收录会议论文集, 并提交EI核心, Scopus检索。track组织者也会得到会务组相应的赞助支持。

投稿指南

- 全文投稿 (作大会报告&出版)
 - 摘要投稿 (仅作大会报告)
- 线上投稿系统: <https://easychair.org/conferences/?conf=icim2025>
邮箱投稿: icim_conf@vip.163.com
全文模板下载 (Word): <http://icim.net/files/Template.doc>
全文模板下载 (Latex): <http://icim.net/files/IEEE-conference-proceeding-Latex.rar>

会议出版

投稿的文章将通过同行评审, 录用后将出版到会议论文集, 收录于数据库, 并被EI核心, Scopus等著名数据库检索。
**ICIM2016-2024均被收录于IEEE数据库并成功被EI核心以及Scopus检索。

会议历史

ICIM2016	成都	IEEE	ISBN: 978-1-5090-2814-6
ICIM2017	南京	IEEE	ISBN: 978-1-5386-3506-3
ICIM2018	上海	IEEE	ISBN: 978-1-5386-8311-8
ICIM2019	北京	IEEE	ISBN: 978-1-7281-5132-8
ICIM2020	南京	IEEE	ISBN: 978-1-7281-8978-9
ICIM2021	南京	IEEE	ISBN: 978-1-6654-5886-3
ICIM2022	西安	IEEE	ISBN: 978-1-6654-6042-2
ICIM2023	南京	IEEE	ISBN: 979-8-3503-1849-4
ICIM2024	武汉	IEEE	ISBN: 979-8-3315-0944-6

重要日期

投稿截止	录用通知	注册截止
2025年4月1日	2025年4月30日	2025年5月15日

组委会

- 名誉主席**
 - 毛军发, 深圳大学, 中国, 院士
 - 郝跃, 西安电子科技大学, 中国, 院士
- 大会主席**
 - 王志功, 东南大学, 中国
 - 吴秀龙, 安徽大学, 中国
 - 马凯学, 天津大学, 中国 (IEEE FELLOW)
- 大会联席主席**
 - 徐宁, 武汉理工大学, 中国
 - 温晓青, 九州工业大学, 日本 (IEEE FELLOW)
 - 李强, 电子科技大学, 中国
- 程序委员会主席**
 - 张吉良, 湖南大学, 中国
 - 王颖, 中国科学院计算技术研究所, 中国
 - 张萌, 东南大学, 中国
 - 常胜, 武汉大学, 中国
 - 陈莹梅, 东南大学, 中国
 - 蔡志匡, 南京邮电大学
 - 邹卓, 复旦大学, 中国
 - 胡建国, 中山大学, 中国
 - 余备, 香港中文大学, 中国
- 程序委员会联席主席**
 - 邓军勇, 西安邮电大学
 - 徐骏, 南京大学, 中国
 - 邱志雄, 西南交通大学, 中国
 - 罗国杰, 北京大学, 中国
 - 翟晓君, 埃塞克斯大学, 英国
 - 邢炜, 谢菲尔德大学, 英国
- 程序委员会委员**
 - 浦实, 武汉理工大学, 中国
 - 宋海智, 电子科技大学, 中国
 - 朱璐, 中山大学, 中国
 - 张有明, 东南大学, 中国
 - 唐建石, 清华大学, 中国
 - 绳伟光, 上海交通大学, 中国
 - Hao Gao, 埃因霍温理工大学, 荷兰
 - Yun Fang, Silicon Austria Labs, 奥地利
 - Jeff Kilby, 奥克兰理工大学, 新西兰
 - 周智君, 东南大学, 中国
 - 佟星元, 西安邮电大学, 中国
 - 胡伟, 西北工业大学, 中国
- 本地主席**
 - 程林, 中国科技大学, 中国
- 出版主席**
 - Zhao Xinyu, 浙江大学, 中国
 - Wu Qiang, 北京中科工能环境技术研究院
- 学生程序委员会主席**
 - 王科平, 天津大学, 中国
 - 尚德龙, 中国科学院, 中国
 - 孟凡易, 天津大学, 中国
- 学生程序委员会委员**
 - 杜力, 南京大学, 中国
 - 王磊, 南京邮电大学, 中国
 - 李显博, 中山大学, 中国
 - 李铁虎, 重庆理工大学, 中国
 - 孔谋夫, 电子科技大学, 中国
 - 刘佳欣, 电子科技大学, 中国
 - 刘马良, 西安电子科技大学, 中国

主办单位



承办单位



赞助单位



媒体支持

